



济南市半导体元件实验所

N 沟道场效应晶体管系列产品

LYNM240 型大功率 N 沟道场效应晶体管

1 特性

开关速度快、损耗小，输入阻抗高，驱动功耗小安全工作区宽，温度稳定性好；
替代国外型号：IRFY240CM、IRFM240、IRFN240、IRF240。

2 质量等级及执行标准

JCT/K 级（TO-254、SMD-1）：Q/RBJ22020-2013；
G 级：QZJ840611、Q/RBJ1005QZ。

3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数名称 / 型号	封装 / 型号	TO-257	TO-254	SMD-1	SMD-0.5	B2-01C	单位
额定功率 P_D ($T_c=25^\circ\text{C}$)	LYNM240 (R) T	100	125	125	100	125	
漏极电流 I_{DM1} ($T_c=25^\circ\text{C}$)		16	18	18	16	18	A
漏极电流 I_{DM2} ($T_c=100^\circ\text{C}$)		10.2	11	11	10.2	11	A
栅源电压 V_{GS}	±20	±20	±20	±20	±20	±20	V
热阻 R_{thjc}	1.25	1.0	1.0	1.25	1.0		°C/W

4 主要电特性

主要电特性 ($T_A=25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$) 见表 2。



表 2 主要电特性

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
导通电阻	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=I_{DM2}$	—	0.15	0.18	Ω
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=1.0mA$	200	220	—	V
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=0.25mA$	2.0	3.6	4.0	V
零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=0.8BV_{DSS}, V_{GS}=0V$	—	10	25	μA
正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=20V$	—	10	100	nA
反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=-20V$	—	-10	-100	nA
开启延迟时间	$t_{d(ON)}$	$V_{DD}=100V, V_{GS}=10V, I_D=10.2A, R_G=9.1\Omega$	—	20	—	ns
上升时间	t_r		—	152	—	ns
关断延迟时间	$t_{d(OFF)}$		—	58	—	ns
下降时间	t_f		—	67	—	ns
电容	C_{ISS}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	—	1300	—	pF

5 特性曲线

5.1 不同温度、不同电流下的导通电阻曲线

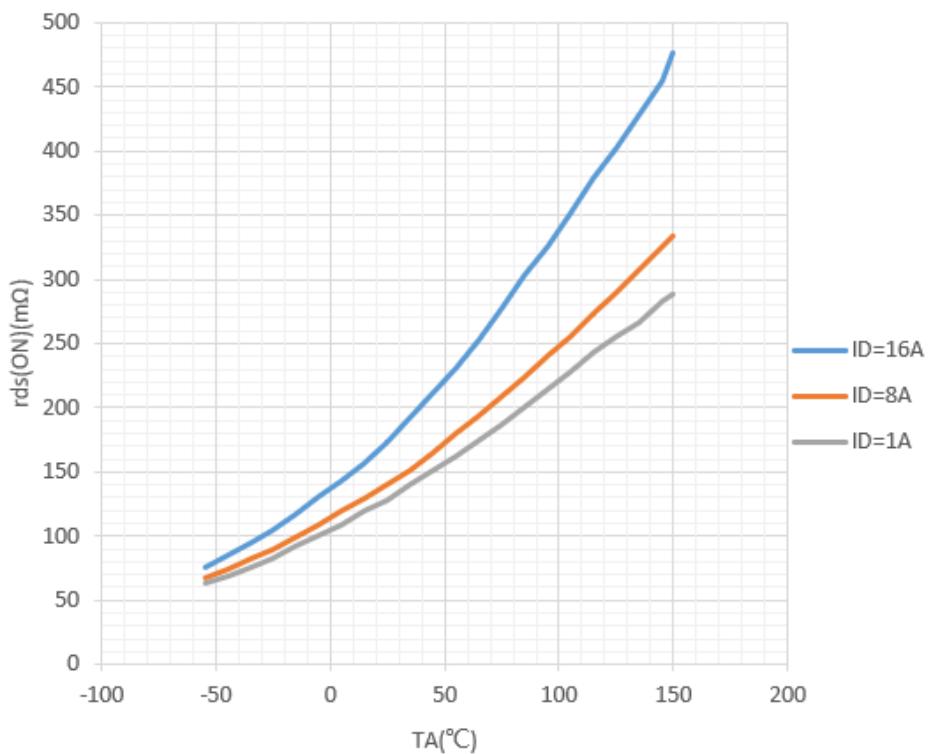


图 1 导通电阻特性曲线



济南市半导体元件实验所

N 沟道场效应晶体管系列产品

5.2 不同温度下的漏源击穿电压及开启阈值电压曲线

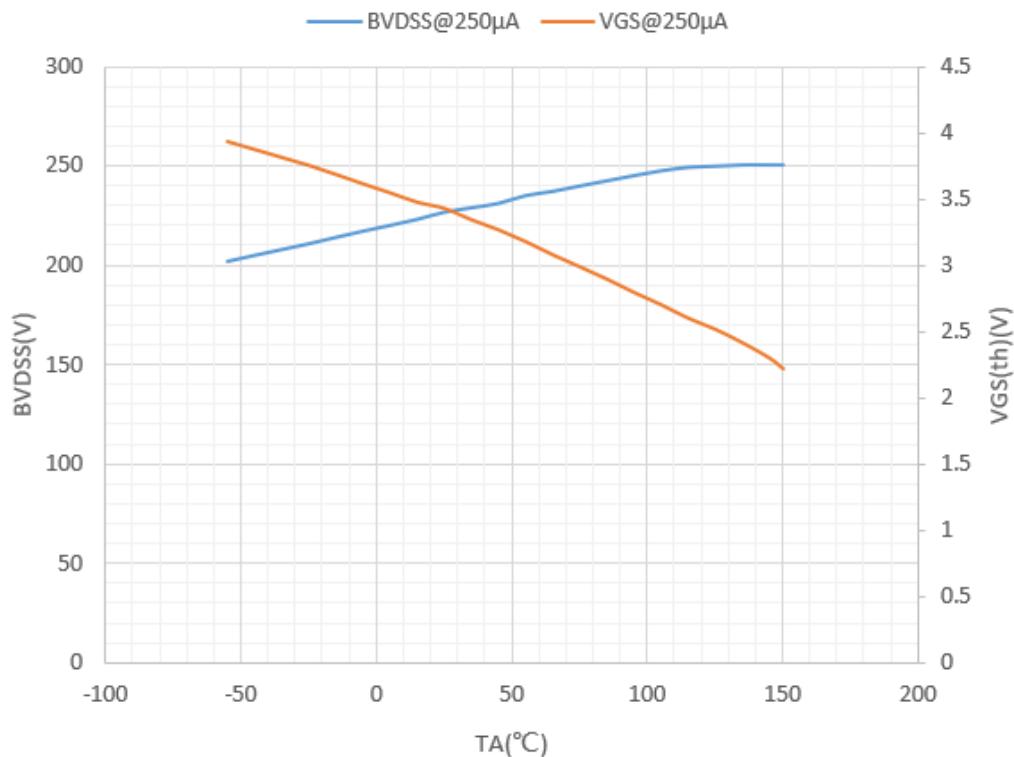


图 2 漏源击穿电压、阈值电压特性曲线

5.3 不同温度下体二极管正向压降曲线

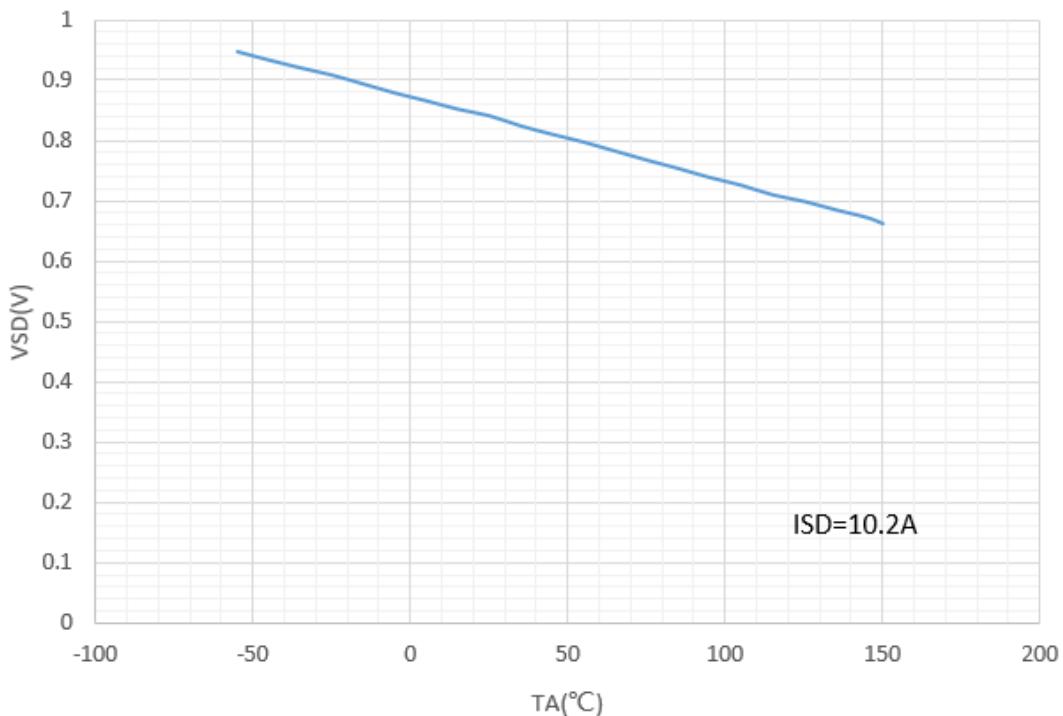


图 3 体二极管正向压降特性曲线

5.4 不同电压下电容曲线

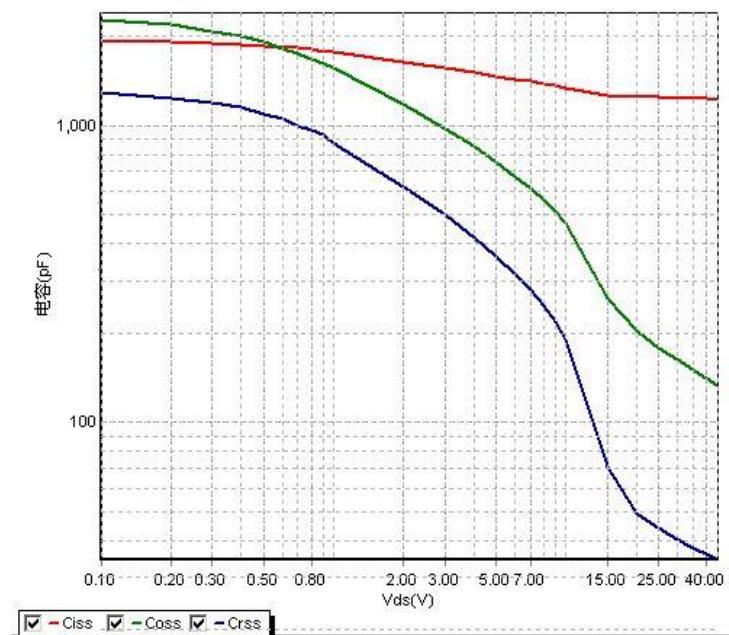


图 4 电容特性曲线

6 外观尺寸

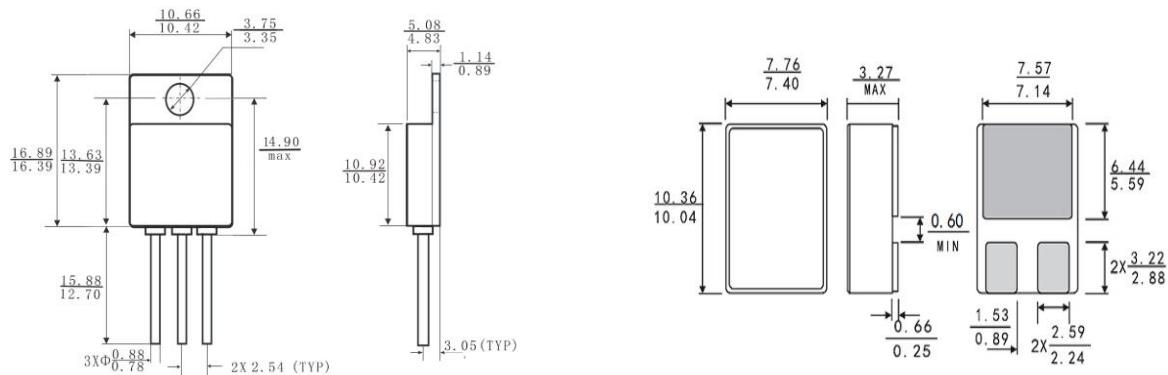


图 5 T0-257 外形尺寸

图 6 SMD-0.5 外形尺寸

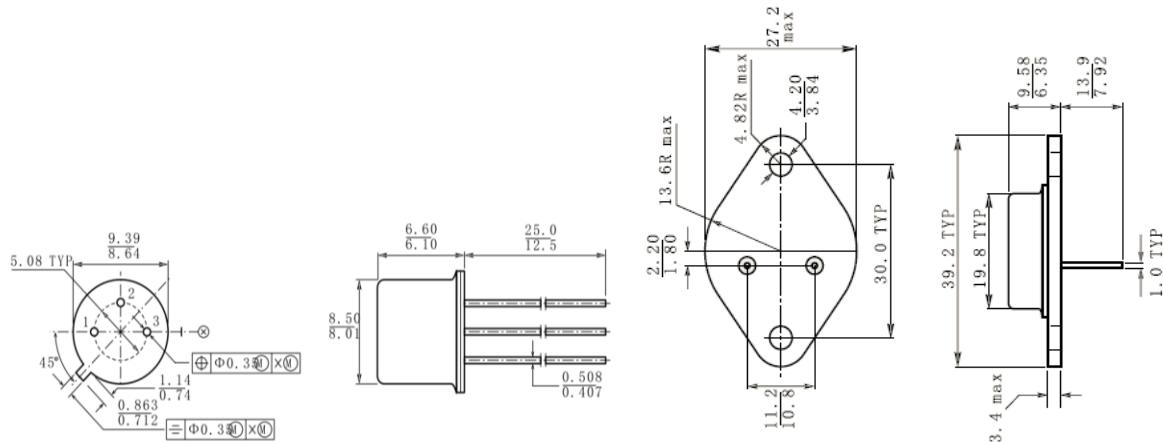


图 7 A3-02B 外形尺寸

图 8 B2-01C 外形尺寸